

公益社団法人 日本技術士会の登録グループ

技術士包装物流グループ主催の研究会のお知らせ

当グループは、包装(パッケージ)と物流(ロジスティクス)を専門とするメンバーで構成された集団(略称 JPLCS)です。包装設計や包装試験・評価・改善、物流の戦略策定や輸配送システム・MH システムの改善、ISO 対応等皆様のニーズに最も適したコンサルティングが可能です。

=====

< 技術士包装物流グループ 研究会の予告 >

■ Web 配信 (Zoom) によるリモート開催

日時：令和3年11月15日(月) ----- 18:00~19:30

コロナウイルス拡散防止の為、Zoom によるリモート講演を予定しております。

- ・申し込みは11月11(木)までに、下記坂巻氏まで御申し込み下さい。
(Zoom 招待状、資料、会費振込先を事前に申込者にメール発信します)。
- ・当グループ会員以外の方は、会費を事前に、お振込願います。

■ 講演 : 「軟包装とSDGs、そして5Gに向けて」

講師 : 森川亮氏 富士機械工業株式会社 開発部 部長、博士(工学)、当会理事

内容 : SDGs への流れが加速する中で、軟包装も大きな転換期にあります。印刷やラミネートで取り組むべき課題は多く、とりわけ、廃プラスチックに向けた取り組みが必要になっています。さらなる展開にはデジタル化も必要です。そのような取り組みの一部を御紹介頂きます。

会費 : 当グループ会員以外の方は、参加費 2,000 円

申し込み先：研究会担当 坂巻氏宛直接お申し込み下さい

chihiro.sakamaki@yahoo.com

会員外、一般の方の研究会へのご参加も歓迎致します。どうぞお気軽に御申し込み下さい。

=====

「技術士包装物流グループ」(略称 JPLCS)の活動内容・お問い合わせ

<http://www.jppls.com/>

をご参照ください。